

规格说明书

SGD5142XX

无线充电(带锂电保护)接收芯片版本 1.4

安浩芯保留不预先通知而修改此文件的权利



目 录

1.	概述	.3
2.	特性	.3
3.	引脚说明	.4
5.	功能模块框图	.5
6.	封装尺寸图	.6
8.	编号说明	.7
9.	应用电路图	.8
10.	无线充电	.9
11.	状态指示	.9
12.	过温保护功能1	10
13.	过流、短路保护和自动恢复功能	10
14.	过放电保护功能1	11
15.	极限工作条件1	11
16.	电气参数1	12
17.	修改记录	13



1. 概述

SGD5142 是一款无线充电接收+锂电保护芯片,其集成通讯、高频整流、频率控制、充电状态指示、过温保护、过流保护、锂电保护等功能,外围器件精简到只需要一个小电容,带上模拟混合数字的技术,使整机可靠性更高,应用更加灵活简洁。在小体积的产品上应用更加有优势和效率更高。应用范围广:数码产品(智能手表、手环、耳机······),以及各类需要防水、外观讲究和充电方便的手持产品。

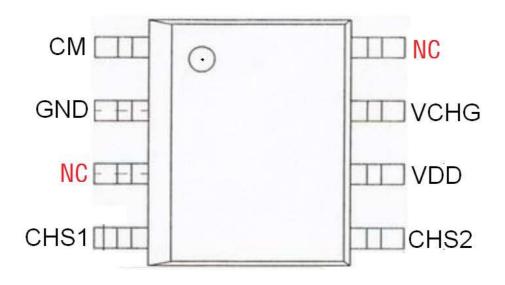
2. 特性

- ◆ 内置的功率级采用低电阻 NMOS FET 技术确保高效率与低功耗
- ◆ 内置模拟+数字解调,减少外围器件,通讯更加可靠灵活
- ◆ 充电状态和电池状态可以给指示
- ◆ 免调试,自动连接
- ◆ 自动功率控制
- ◆ 过热保护功能 (OTP)
- ◆ 欠压保护功能(UVLO)
- ◆ 过流保护功能 (OCP)
- ◆ 短路保护功能 (SCP)
- ◆ 外围电路简单到一个电容,体积小,安装方便
- ◆ 静态电流小于 6uA, 过放电保护后电流小于 1uA
- ◆ 电池保护功能
- ◆ 充电电压检测精度高
- ◆ 锂电保护
- ◆ 多芯片并联,增加充电电流

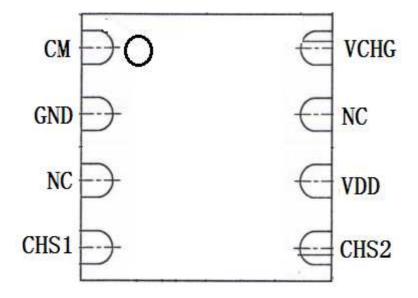


3. 引脚说明

4. ESOP8L:



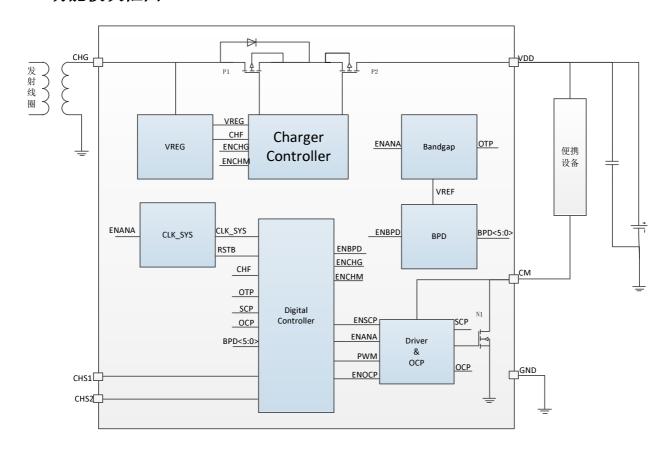
DFN8(3*3)





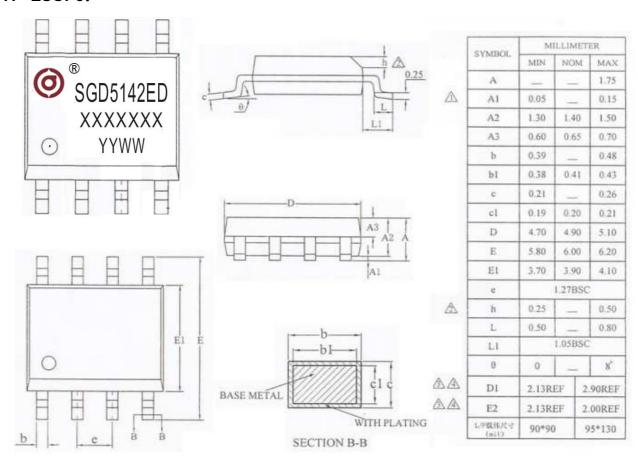
管脚序号	管脚名称	功能描述		
1	СМ	外接设备的 GND,内置锂电过放、过流,短路保护的开关		
2	GND	芯片电源地,接电池负极		
3	NC	悬空		
4	CHS1	主机和从机连接端口		
5	CHS2	1、外接 LED 或者 MCU 的 IO, 充电状态指示(参考后面状态指示) 2、从机模式,跟 GND 端口短接		
6	VDD	芯片电源正,接电池正极		
7	VCHG	外接无线充电线圈,电磁耦合的能量输入此端口		
8	NC	悬空		

5. 功能模块框图

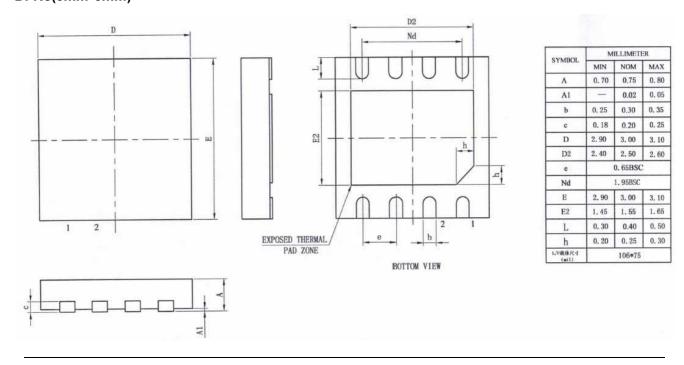


6. 封装尺寸图

7. ESOP8:

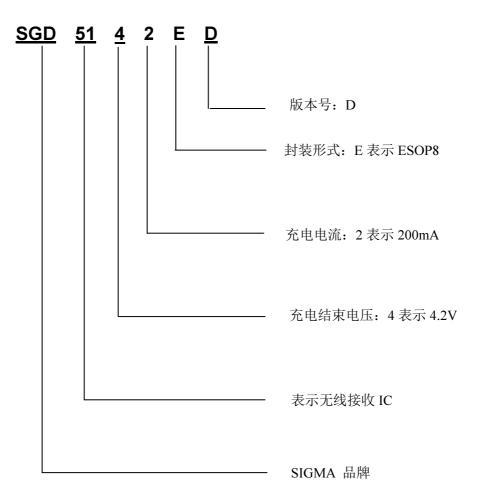


DFN8(3mm*3mm)





8. 编号说明

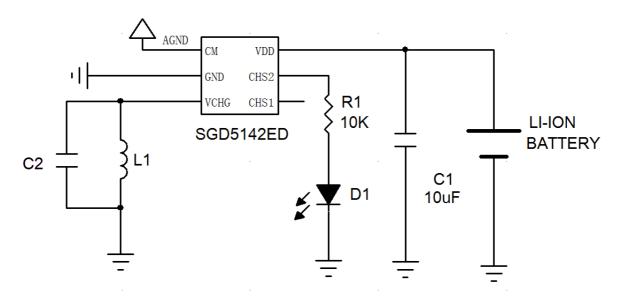




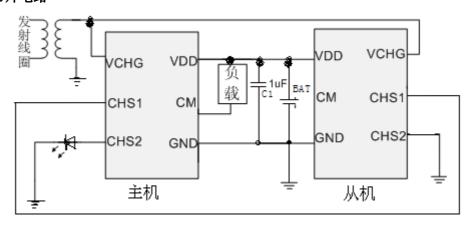
9. 应用电路图

单芯片电路图

Main MCU & Motor GND



并联芯片电路



- 1、C1 电容尽量靠近芯片,到芯片 VDD 和 GND 的走线尽量短和粗,如果电池的引线比较长,那么要加大 C1 的容量
- 2、C2 电容请使用 NPO 电容
- 3、电池的引线到芯片的 VDD 和 GND 尽量短和粗
- 4、由于采用的是高频磁耦合传输电能,为了减少高频的趋肤效应,用铜线绕制线圈时,可以采用多股线,画 PCB 或 FPC 时用双面板而且走线尽量宽
- 5、LAYOUT 时注意,跟芯片底部金属和 GND 引脚相连的铜皮尽量大和厚,目的这样可以帮助芯片散 热和减低导通内阻,从而增加转换效率和提高系统的稳定性



10. 无线充电

芯片内部集成无线充电管理电路,VCHG 端口跟接收线圈相连,发射线圈发生的交变磁场,会使放在附近的接收线圈接收到 AC 信号,芯片内部的高压整流电路会把接收到 AC 信号整理成 DC 电源提供给电池充电,当电池电压小于 2.7V 时实行涓流充电,大于 2.7V 实现正常充电,充电到电池电压大约 4.15V 时,会转成涓充,充电到 4.2V 时结束充电,充电结束电压精度是 1%。充满后当电池电压掉到小于 4.0V 后,芯片会再次允许充电,检测周期 30 分钟一次。

11. 状态指示

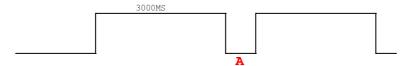
CHS2 端口 (接 LED)	状态说明
快速闪烁(6HZ)	发生放电过流或短路 (异常状态)
慢速闪烁(1HZ,500MS 高电平,500MS 低电平)	电池在正常充电 (在充电座上)
长亮和(说明1)	电池已充满 (在充电座上)
常灭	没放在充电座上

说明 1:

- 一、接收线圈在有接收信号,对应的频率大于550K
 - 1、电池电压下降窗口没有大于 70MV, CHS2 端口一直输出高电平
 - 2、 电池电压下降窗口大于 70MV, CHS2 的波形如下:



- 二、接收线圈在有接收信号,对应的频率小于 550K
 - 1、 电池电压下降窗口小于 70MV, CHS2 的波形如下:



- (A部分的时间,对应线圈的频率越慢其值就越大)
- 2、 电池电压下降窗口大于 70MV, CHS2 的波形如下:



(A部分的时间,对应线圈的频率越慢其值就越大)



说明 2: .电池电压小于 2V,CHS2 端口会一直处于低电平,所以放在充电座也是处于低电平但是芯片是有给电池涓流充电和跟充电座通讯,以便激活电池充到正常电压。这时候需要看充电状态,可以看充电座的充电状态指示。

说明 3: .CHS2 端口具有 LED 恒流驱动功能,恒流电流典型值是 420UA。

12. 过温保护功能

过温保护模块(OTP),用于控制系统的工作温度,防止系统过热。在充电过程中,如果发生过温(160℃)保护,则停止充电,直到温度降到 120℃内再次开始充电,期间不关闭放电功率管;如果在不充电时发生过温(160℃)保护,则关闭放电功率管,直到温度降低至 120℃再次开启放电功率管

13. 过流、短路保护和自动恢复功能

过流保护模块:

芯片自动检测流过 CM 端的负载电流,如果过流状态(参考电气参数)持续 8ms 则判定发生过流,系统会自动将 CM 端的内置功率管关断,停止输出电流。

短路保护模块:

芯片会实时监测电池是否发生短路,如果短路状态(参考电气参数)持续短路约 150US,则延时 60us 后关闭功率管并锁定。

恢复功能:

自动恢复: 发生短路或过流后,芯片会停止放电,并将 CM 引脚和 gnd 之间的 17K 电阻连通,且每 64ms 周期检测 VDD 和 CM 电压值,当 VDD 和 CM 引脚电压之差增加为 1.7V 以上,并且电池电压大于过放恢复阈值 VUVLOR,则再次打开放电功率管。

充电恢复: 发生过流或短路保护,且电池电压大于过放恢复阈值 VUVLOR,只要给电池充电且充电时间大于 8ms 则芯片会打开一次功率管,如果继续过流或短路会再次关断放电功率管。

掉电恢复: 芯片掉电再次重新上电后,延时 64ms 检测电池电压,检测到的电池电压高于过放恢复 阈值 VUVLOR,便打开功率管开启放电功能。



14. 过放电保护功能

芯片会以 64mS 为周期持续检测 VDD 端电压,如果连续两次检测到 VDD 低于过放检测阀值 V_{UVLOF} 会自动关断功率管,停止检测,进入睡眠状态,直到检测到充电并且电池电压高于过放恢复阈值 VUVLOR,闭合功率管。

15. 极限工作条件

◇电源电压 VDD0.3V to 4.5 V
◇信号输出端电压 SOL0.3 to 4.5V
◇信号输入端电压 SI
◇接收线圈端电压 V _{CHG} 18V to 20V
◇信号输出端电压 SOH0.3V to 4.5V
◇存放温度范围55℃ to 150℃
◇ESD保护(HBM人体模式) ±2KV



16. 电气参数

如果没有特别说明,下列性能的测试条件为 V_{IN} = 3.7V, T_A = 25° C

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	输入电压		_	-	5. 5	V
$I_{\scriptscriptstyle \mathbb{Q}}$	静态电流	省电模式	_	6	10	uA
Ipd	过放电后消耗电流				1	uA
V _{UVLOF}	过放检测阈值	V _{IN} 下降	2. 9	3. 0	3. 05	V
V _{UVLOR}	过放恢复阈值	Vin上升	3. 1	3. 2	3. 25	V
VRE	自动恢复阀值	自动恢复时对应 VDD到CM端电压	1. 3	1. 7	2.4	V
V_{RSTB}	低压复位阈值	VIN下降	_	2. 1	_	V
Rdson	CM端开关内阻	I=0. 5A@25CV		210		mΩ
	涓流充电开关导通电 阻	Vchg=4.5, VDD=2.7V	-	8	-	Ω
$R_{ m chg}$	恒流充电开关导通电 阻	Vchg=4.5, VDD=3.7V	_	1	_	Ω
Fosc	内部时钟频率	@-40~150C	22	33	44	KHZ
Vref	内部参考基准		=	1. 25	-	V
Iocp (注1)	放电过流保护阀值	持续时间大于 8MS	2. 0	2. 4	2. 7	A
Iscp	短路电流保护阀值	持续时间大于 90US	2. 7	3. 2	4	A
VBAT_end	充电结束电池电压		4. 15	4. 2	4. 24	V
IBAT_max	最大充电电流	VDD=3.7V	=		100	mA
$I_{ ext{CHS2}}$	LED恒流驱动电流		340	420	500	uA
I _{CHS1}	CHS1输出电流	VDD=3.7V		1		mA
top	过放延时时间		42		172	ms
tocp	过流延时时间		5		22	ms
tscp	短路延时时间		110	180	250	us
	•	过热保护			·	
Totp	过热保护阈值		_	160	_	$^{\circ}$ C
Thsy	迟滞温度		_	40		$^{\circ}$

注 1: 要考虑到封装的热阻,要不会产生过热保护,ESOP8L 和 DFN8(3*3)封装芯片肚子没有跟 PCB 的铜皮焊接散热,负载电流小于 1.9A。



17. 修改记录

版本	更新日期	更新内容	修改人
V1. 0	2016-10-26	原始版本	WBC
V1. 1	2017-2-16	补充电池充满电后 CHS2 输出信号	WBC
V1. 2	2017-8-29	修改恢复功能的描述和电气参数补充更新	WBC
V1. 3	2017-11-2	修改电气参数部分数据	WBC
V1. 4	2018-05-29	修改丝印	